

これまでの受入企業

	会社名	業務内容
【第1期】 ・平成30年度： インターンシップ ・令和元年度：就職	(有)ICS SAKABE	自動化装置の設計・開発・製造
	石川金属工業(株)	電子・自動車部品等のメッキ・蒸着
	(株)タイヨウ	自動機の設計・開発・製造
	(株)ドーワテクノス	産業機器の販売から 設備の導入、メンテナンス、更新
【第2期】 ・令和元年度： インターンシップ ・令和2年度：就職	(有)ICS SAKABE	自動化装置の設計・開発・製造
	(株)オーネスト	トータルシステムインテグレータ 業務、各種制御システムの構築
	(株)JMACS	IT関連のソリューションに 対する受託開発
	(株)第一製作所	自動車部品等の射出成形、 インサート成形
	(株)ドーワテクノス	産業機器の販売から設備の導入、 メンテナンス、更新
(株)リョーワ	クラウドAI外観検査システムの開発	
【第3期】 ・令和2年度： インターンシップ ・令和3年度：就職	(有)ICS SAKABE	自動化装置の設計・開発・製造
	九州鉄道機器製造(株)	鉄道用分岐器製造、トンネル用 支保工製造、各種照明器具販売
	計測検査(株)	非破壊検査や各種計測器による 総合的なメンテナンス支援
	小倉鉄道(株)	各種歯車の設計・開発・製造・販売
	(株)ヘッズ	無人搬送車 (AGV) ・ 自動化装置の設計・開発・製造
(株)八幡電機精工(株)	回転機・発電機の設計・開発・製造	
【第4期】 ・令和3年度： インターンシップ	アスカコーポ レーション(株)	金属表面処理業 (めっき)
	(株)ケーメック	自動化装置の設計・開発・製造
	(株)リョーワ	クラウドAI外観検査システムの開発
	(株)ワークス	精密微細部品の製造